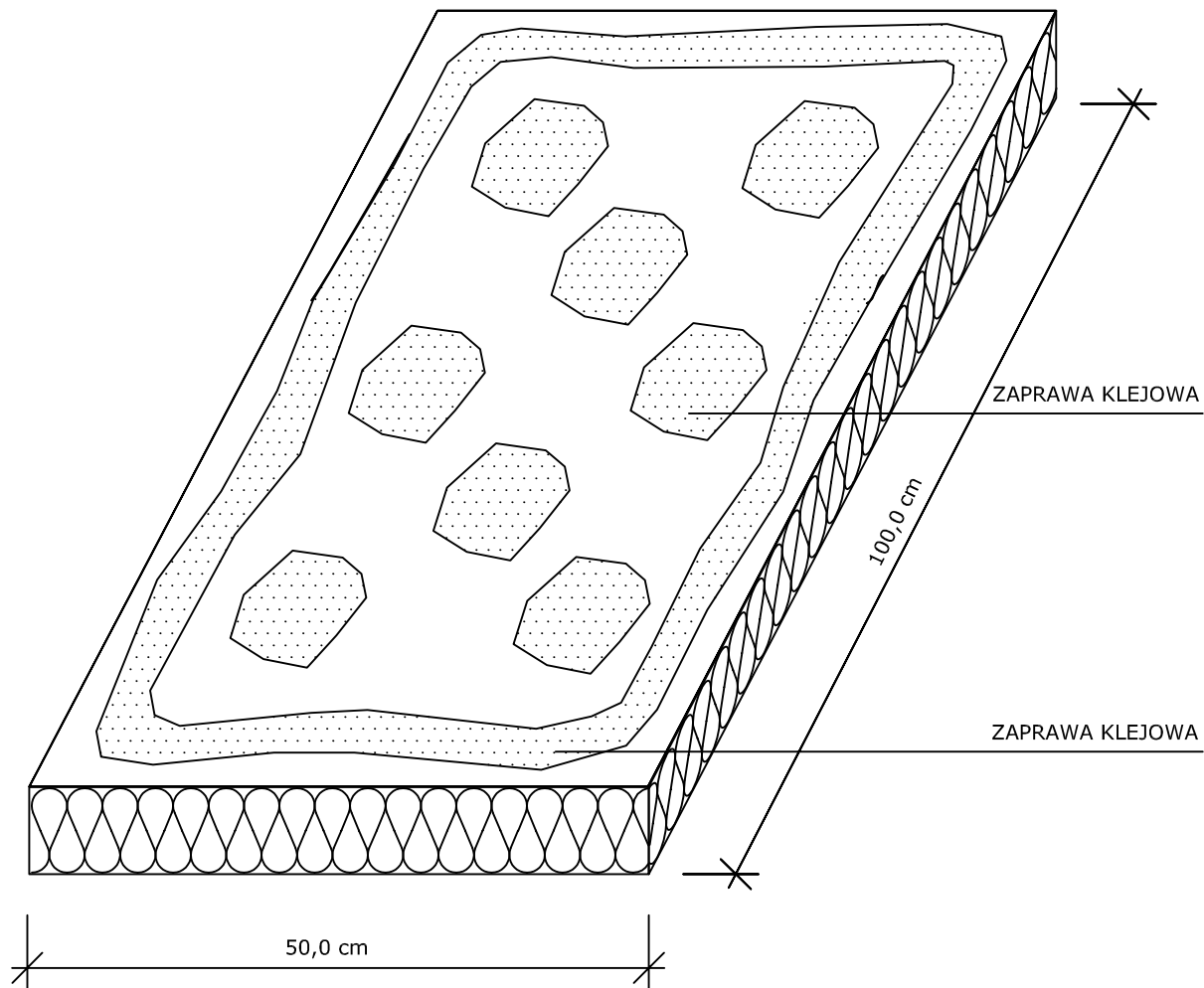




MINIMALNA POWIERZCHNIA KLEJENIA NETTO 40%.
 KRAWĘDZIE PRZYKLEJONE OBWODOWO W 100%.
 TERMOIZOLACJĘ NALEŻY DODATKOWO ZAMOCOWAĆ ŁĄCZNIKAMI MECHANICZNYMI.

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:		
OCIEPLENIE ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W WARSZAWIE PRZY UL. WARCHAŁOWSKIEGO 6 NA DZIAŁCE NR EW. 29 OBRĘBU 1-10-22		
INWESTOR:		
SM IMIELIN 02 - 776 Warszawa, ul. Malinowskiego 5		
FAZA:		
PROJEKT TECHNICZNY		
TYTUŁ RYSUNKU:		
DETAL 2. SPOSÓB NAŁOŻENIA ZAPRAWY KLEJOWEJ NA PŁYTĘ STYROPIANOWĄ		
PROJEKTANT:		
mgr inż. arch. Beata Krupa Nr upr. MA/022/09		
SPRAWDZAJĄCY:		
mgr inż. arch. Andrzej Wojniak Nr upr. St-18/86		
DATA: 05. IX. 2024	SKALA 1: 20	NR RYSUNKU: 6